

大连百傲化学股份有限公司

关于子公司对外投资进展暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月30日、2024年11月14日召开第五届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）拟以人民币7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”），增资后芯傲华直接持有芯慧联46.6667%股权，并通过接受表决权委托方式控制芯慧联7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权。本次交易完成后，芯慧联将成为芯傲华控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的公告》（公告编号：2024-051）。

二、对外投资进展

2024年12月18日，公司获悉芯慧联已办理完成相关工商变更登记手续，并取得由常熟市数据换发的营业执照。本次变更完成后，芯慧联的注册资本由7,000万元增加至13,125万元，芯傲华认购注册资本6,125万元，占比46.6667%，并通过接受表决权委托方式控制芯慧联7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权，成为其控股股东，芯慧联纳入公司合并报表范围。工商登记信息如下：

公司名称：苏州芯慧联半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1XQTA97M

公司类型：有限责任公司

公司住所：常熟高新技术产业开发区金门路2号2幢

法定代表人：刘红军

注册资本：13125万元整

出资方及持股比例：

出资方	出资额（万元）	持股比例（%）
上海芯傲华科技有限公司	6,125.0000	46.6667
上海芯欣聚科技发展中心（有限合伙）	3,398.6263	25.8943
民银金投资本管理（北京）有限公司	1,696.6461	12.9268
上海芯恒达企业管理合伙企业（有限合伙）	1,045.7303	7.9675
上海芯荣达企业管理合伙企业（有限合伙）	522.8652	3.9837
上海芯盛达科技发展中心（有限合伙）	261.4355	1.9919
常熟大科园创业投资有限公司	74.6966	0.5691
合计	13,125.0000	100.0000

成立日期：2019年01月08日

经营范围：半导体、平板显示科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；半导体静电卡盘生产，静电卡盘整机设备及零配件组装；设备安装、维修、维护、清洗、翻新；金属材料、通讯器材、仪器仪表、机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、化工产品（不含危险化学品）销售；压力管道工程、机电安装工程的设计、施工；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、其他

本次增资符合公司半导体业务战略规划与发展需要,有助于增加公司新的利润增长点,完善公司半导体产业布局,进一步提升公司综合竞争实力和盈利能力。本次增资后芯慧联成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

芯慧联在经营过程中可能面临一定的研发风险、市场风险、管理风险等,公司本次投资对公司未来业务的影响及投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年12月19日